

积层定向耦合器

GSM850/GSM Tx用

HHM系列

Type: **HHM2909C1 (1.0×0.5×0.4mm)**

Issue date: November 2010

●记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

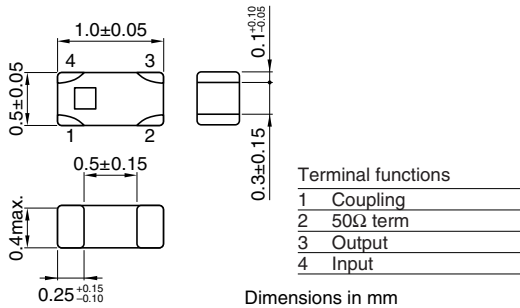
●RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

积层贴片定向耦合器 GSM850/GSM Tx用

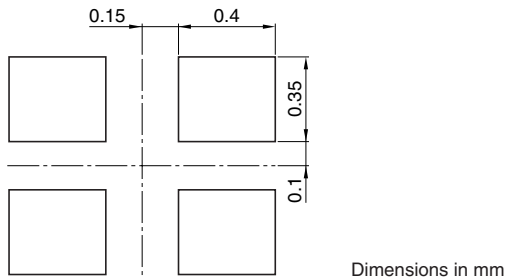
RoHS指令对应产品

HHM系列 HHM2909C1

形状·尺寸



推荐印刷电路板图样



电气特性

频率范围	824 to 849MHz	880 to 915MHz	824 to 830MHz	898 to 925MHz
耦合度	19.4±1.0dB	19.4±1.0dB	19.4±1.0dB	19.4±1.0dB
插入损耗	0.25dB max.*1	0.25dB max.*1	0.25dB max.*1	0.25dB max.*1
绝缘	32dB min.	32dB min.	32dB min.	32dB min.
VSWR	1.4 max.	1.4 max.	1.4 max.	1.4 max.
温度范围	工作时	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C
	保存时	-40 to +85°C	-40 to +85°C	-40 to +85°C

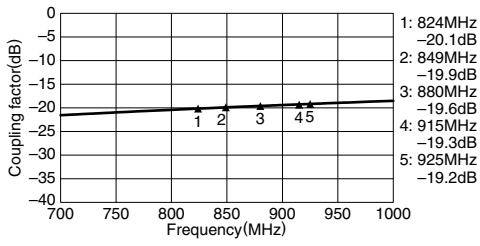
*1 25°C

*2 工作温度

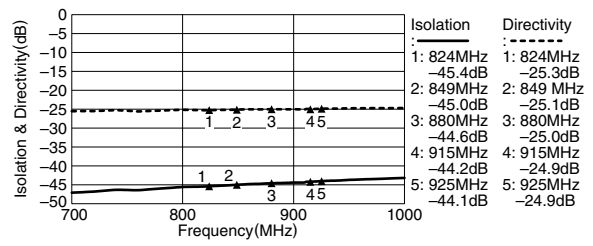
● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。

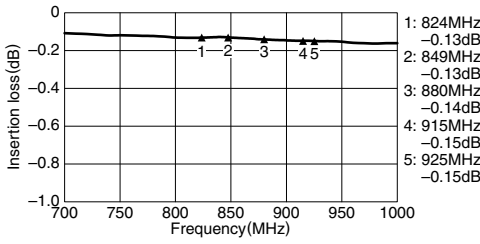
频率特性 耦合器



绝缘



插入损耗



VSWR

